

## ■ 他の処理方法との比較

処理法 項目	デポテック	めっき	溶射	CVD PVD DLC	TD処理	窒化 熱処理	TIG 溶接	レーザー 溶接
① 取扱性	5	1	3	1	1	1	3	1
② 熱入力	5	5	3	1	1	1	1	5
③ 密着性	5	1	2	3	5	5	5	5
④ 現場作業	5	1	3	1	1	1	5	1
⑤ 部分処理	5	3	4	2	1	1	5	5
⑥ 肉盛性	4	2	5	1	1	1	5	5
⑦ 設備費	4	1	3	1	1	1	5	1
⑧ 処理費	5	5	3	1	1	4	5	3

(優・適または安い：5 ↔ 1：劣・不適または高価)